

## 期刊信息

篇名	显微组织对CuCr真空触头材料耐电压强度的影响
语种	中文
撰写或编译	
作者	丁秉钧等
第一作者单位	
刊物名称	西安交通大学学报
页面	1994.10, 第28卷, 第7期
出版日期	1994年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	<a href="#">合金元素和组织对触头合金在真空中电击穿行为的影响</a>